

Donnerstag, 10. Oktober 2013 (Workshop, begrenzte Teilnehmerzahl)

8:30 - 10:00	Demonstration I: Ultramikrotomie und ergänzende Verfahren	
	<p>Leica Mikrosysteme <i>R. Ranner, A. Wenger, T. Kurz</i> Seminarraum 1. OG</p> <p>präsentierte Geräte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leica EM UC7 (Ultramikrotom) - Leica FC7 (Cryokammer) - Leica EM TXP (Zielpräparationsgerät) - Leica EM TIC3X (Triple Ionenstrahl Böschungs-Ätzgerät) - Diamantmesser 	<p>RMC Boeckeler / Reichert Labtec <i>G.J. Morgan, W. Reichert</i> Seminarraum 2. OG</p> <p>präsentierte Geräte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RMC PowerTome PT-PC Z (Ultramikrotom) - RMC CR-X (Cryokammer) - Diamantmesser

Pause

10:30 - 12:00	Demonstration II: Ultramikrotomie und ergänzende Verfahren	
	<p>Leica Mikrosysteme <i>R. Ranner, A. Wenger, T. Kurz</i> Seminarraum 1. OG</p>	<p>RMC Boeckeler / Reichert Labtec <i>G.J. Morgan, W. Reichert</i> Seminarraum 2. OG</p>

Pause: Imbiss

13:00 - 15:00	Demonstration III: Schneiden mit Diamantmesser und Cryo-Ultramikrotomie	
	<p>Leica Mikrosysteme <i>Bob Vastenhou, DOW Benelux</i> Seminarraum 1. OG</p>	<p>RMC Boeckeler / Reichert Labtec <i>G.J. Morgan</i> Seminarraum 2. OG</p>
15:00 - 18:00	<p>Arbeit in kleinen Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskussion und Bearbeitung spezieller Fragestellungen der Teilnehmer, gegebenenfalls auch an eigenen Proben - Demonstration Einbettung, Kontrastierung in den Laboren des IWM - Beurteilung von UDS am TEM und im ESEM 	

18:00

abschließende Diskussion, Verabschiedung